

# 电子行业研究

买入（维持评级）

## 行业周报

证券研究报告

电子组  
 分析师：樊志远（执业 S1130518070003） 分析师：刘妍雪（执业 S1130520090004） 分析师：邵广雨（执业 S1130522080002）  
 fanzhiyuan@gjzq.com.cn liuyanxue@gjzq.com.cn shaoguanyu@gjzq.com.cn  
 分析师：邓小路（执业 S1130520080003） 分析师：赵晋（执业 S1130520080004） 联系人：丁彦文  
 dengxiaolu@gjzq.com.cn zhaojin1@gjzq.com.cn dingyanwen@gjzq.com.cn

## 被动元件 Q2 业绩向好，关注 AI 与需求复苏

### 电子周观点：

**被动元件 Q2 业绩向好，关注 AI 与需求复苏。** 电子行业二季度景气度有所回升，被动元件行业库存合理，感受到了需求复苏及补库存，营收及利润环比一季度提升明显，顺络电子 Q2 营收环比 Q1 提升 27%、业绩环比提升 117%，洁美科技 Q2 营收环比 Q1 提升 31%，业绩环比 Q1 提升 118%。我们从产业链了解到，目前订单情况持续，三季度有望继续改善，下半年有多款折叠手机发布，有望积极提振需求。联发科预测三季度营收季增 4-11%，表示三季度智能手机、网络芯片和电源管理芯片需求将积极改善。英特尔表示，AI 将积极推着个人电脑的发展，目前个人电脑的库存已达到合理水平，预测下半年需求将持续复苏；服务器下半年库存消化将继续，预测三季度服务器销量将下滑，四季度重新增长。AI 芯片需求继续强劲，AWS 也开始大量购买 GPU，宣布在 AWS 中推出 EC2 P5 虚拟机实例，推出搭载 2 万个 H100 的超算，与 P4 实例相比，大型语言模型训练实际缩短六倍，成本降低 40%。目前先进封测产能供不应求，英伟达正考虑增加新供应商，分散 HBM3 及 2.5D 封装订单，英伟达正在与三星、Amkor 及日月光等潜在供应商进行洽谈，此外，三星计划今年开始量产 HBM3，正在积极争取英伟达的 HBM3 订单。整体来看，我们认为电子行业需求在逐步复苏，AI 需求强劲，以英伟达为首的 AI 相关公司三季度业绩将有出色的表现，继续看好 AI 需求驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

**细分赛道：** 1) 半导体代工：台积电下修全年营收预期至-10%，中芯国际二季度稼动率触底反弹。中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，全年维持之前指引，华虹总体产能利用率保持高位运行。2) 半导体设备：日本、荷兰政府设备出口管制措施陆续落地，看好半导体设备自主可控。3) 半导体材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控国产化快速导入。材料相对后周期，行业β会受到一些半导体行业景气度的影响。4) 工业、汽车、安防、消费电子：新能源车保持高增，安卓链补库明显。预计 7 月新能源乘用车批发销量为 62 万辆，同增 28%，环减 7%，渗透率为 36%。1~6 月，规模以上工业企业利润同比下滑 17%，降幅缓慢改善。工业需求整体较为平淡。建议积极关注国产化率较低的光刻机光学、工业机器人连接器。5) PCB：从台系 PCB 产业链 6 月月度营收可以看到，当前 PCB 产业链同比仍然处于下滑趋势，环比也处于震荡的状态中，所有下游应用领域环比均保持下滑态势。6) 元件：2023 年 7 月下旬，65/55/43/32 寸电视面板均价为 162/119/63/36 美元，与前期相比上涨 4/3/2/1 美元。面板厂商 Q2 利润修复超预期，大尺寸面板价格持续稳步上升。被动元件展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在 7 成左右，产业链库存水位合理，价格企稳或略有上升。7) IC 设计：大厂排队下单海力士 HBM 产品，关注国内相关标的投资机会。我们测算，预计 2026 年全球 HBM 市场规模有望达 57 亿美元，22-26 年 CAGR 为 52%。因此，我们看好 HBM 方案有望成为主流 AI 训练芯片的标配，而 HBM 位元需求占整体 DRAM 市场的比例仍未达 1%，看好其长期成长空间。

### 投资建议：

整体来看，我们认为电子行业需求在逐步复苏，AI 需求强劲，以英伟达为首的 AI 相关公司三季度业绩将有出色的表现，继续看好 AI 需求驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。重点受益公司：中际旭创、沪电股份、新易盛、立讯精密、三环集团。

### 风险提示

需求恢复不及预期的风险；AIGC 进展不及预期的风险；外部制裁进一步升级的风险。

## 内容目录

一、细分板块观点.....	3
1.1 汽车、工业、消费电子：新能源车保持高增，安卓链补库明显.....	3
1.2 PCB：景气度同比承压但环比改善，服务器是唯一环比下滑板块.....	3
1.3 元件：7月下旬 TV 面板持续涨价，被动元件 Q2 业绩向好.....	5
1.4 IC 设计：大厂排队下单海力士 HBM 产品，关注国内相关标的投资机会.....	5
1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强.....	6
二、重点公司.....	7
三、板块行情回顾.....	10
四、重要公告.....	12
五、风险提示.....	13

## 图表目录

图表 1：台系 PCB 月度营收同比增速.....	3
图表 2：台系 PCB 月度营收环比增速.....	3
图表 3：台系 CCL 月度营收同比增速.....	4
图表 4：台系 CCL 月度营收环比增速.....	4
图表 5：台系铜箔月度营收同比增速.....	4
图表 6：台系铜箔月度营收环比增速.....	4
图表 7：台系玻纤布月度营收同比增速.....	4
图表 8：台系玻纤布月度营收环比增速.....	4
图表 9：PCB 台系厂商营收月度环比增速（按领域分）.....	5
图表 10：台系 PCB 产业链月度营收增速纵向对比.....	5
图表 11：台积电营收月度数据，6 月环比下滑 11%.....	6
图表 12：联电营收月度数据，6 月环比提升 1.5%.....	6
图表 13：板块周涨跌幅排序（%）（2023.7.24-2023.7.30）.....	11
图表 14：申万二级电子细分板块周涨跌幅（%）（2023.7.24-2023.7.30）.....	11
图表 15：申万三级电子细分板块周涨跌幅（%）（2023.7.24-2023.7.30）.....	11
图表 16：电子板块个股周涨跌幅（%）（2023.7.24-2023.7.30）.....	12

## 一、细分板块观点

### 1.1 汽车、工业、消费电子：新能源车保持高增，安卓链补库明显

1) 汽车：关注电动化+智能化。①根据乘联会，预计7月新能源乘用车批发销量为62万辆，同增28%，环减7%，渗透率为36%。②工业和信息化部对外披露，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶（L3级），及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。③根据高工智能汽车，1-5月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载激光雷达13.24万颗，超过去年全年的搭载量（12.94万颗），同比更是增长超过8倍。激光雷达快速放量。④建议积极关注智能化（电连技术、永新光学、京东方精电、舜宇光学科技、宇瞳光学、联创电子）、电动化（瑞可达、永贵电器、维峰电子、法拉电子、中熔电气）等标的。

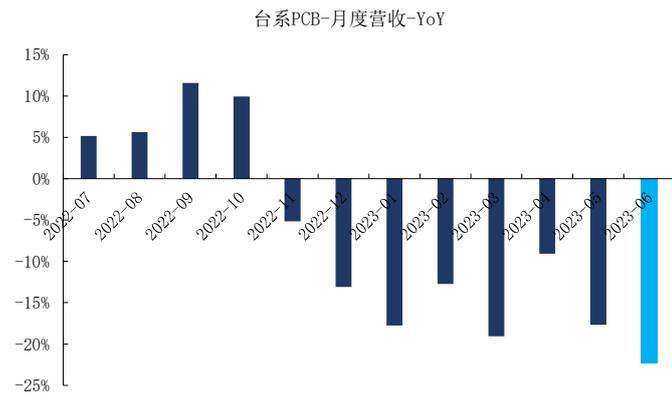
2) 消费电子：①2023年6月舜宇光学科技手机镜头、手机摄像头同增26%、29%，环比-4%、7%；2023年Q2舜宇光学科技手机镜头、手机摄像头同比-3%、4%，环增21%、37%。此外卓胜微、维信诺、飞荣达Q2收入环比增长34%、115%+、29%，反应了安卓补库的需求。②6月6日苹果发布其XR产品——Vision Pro。售价3499美元、预计于2024年初上市发货。建议积极关注设备供应商（杰普特、荣旗科技、智立方、深科达、联得装备、华兴源创、科瑞技术），零部件供应商（兆威机电、高伟电子、立讯精密、长盈精密等果链公司）。

3) 工业：关注国产化率较低的环节。1~6月，规模以上工业企业利润同比下滑17%，降幅缓慢改善。工业需求整体较为平淡。建议积极关注国产化率较低的工业光学（茂莱光学、腾景科技、福晶科技、埃科光电）、工业机器人连接器（瑞可达、维峰电子、珠城科技）。

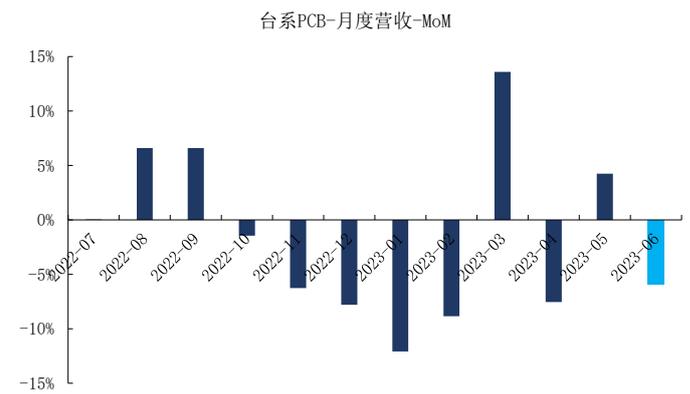
### 1.2 PCB：景气度同比承压但环比改善，服务器是唯一环比下滑板块

从台系PCB产业链6月月度营收可以看到，当前PCB产业链同比仍然处于下滑趋势，环比也处于震荡的状态中，所有下游应用领域环比均保持下滑态势，可见电子产品需求仍然还在调整的过程中。从纵向的角度来观察整个产业链上下游的话，我们发现上游承压要高于中下游，也就是说现在已经进入我们之前反复提到的“上游价格松动解放供需对峙”的阶段，这是行业进入正反馈的积极信号，从整个行业景气度来讲，我们认为无需对修复逻辑过渡悲观。

图表1：台系PCB月度营收同比增速



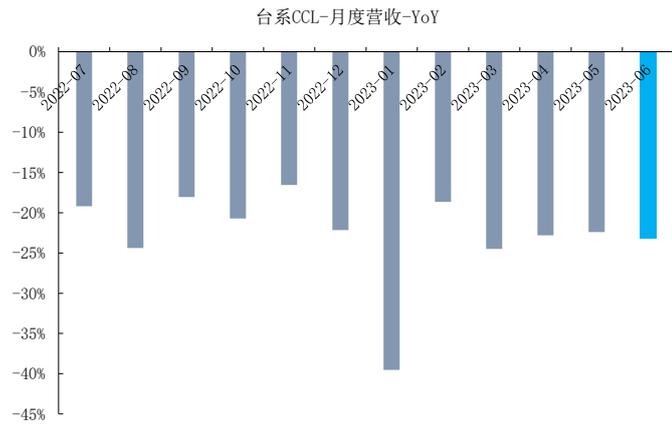
图表2：台系PCB月度营收环比增速



来源：Wind，国金证券研究所

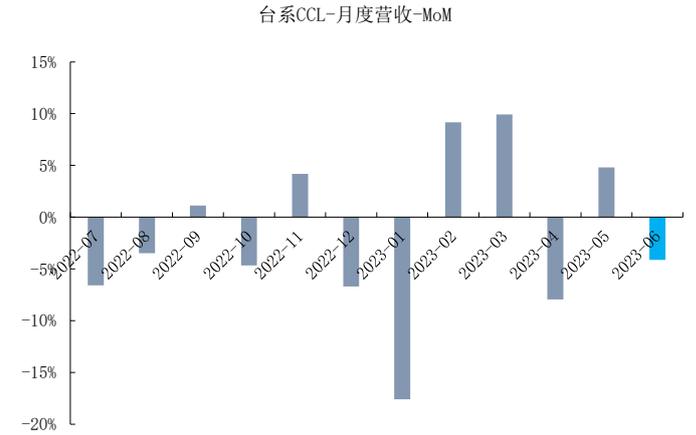
来源：Wind，国金证券研究所

图表3: 台系 CCL 月度营收同比增速



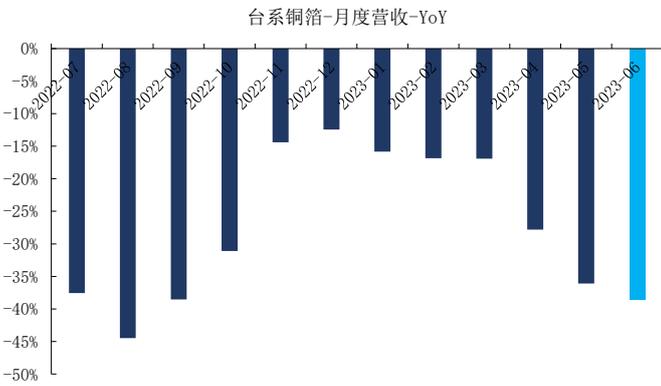
来源: Wind, 国金证券研究所

图表4: 台系 CCL 月度营收环比增速



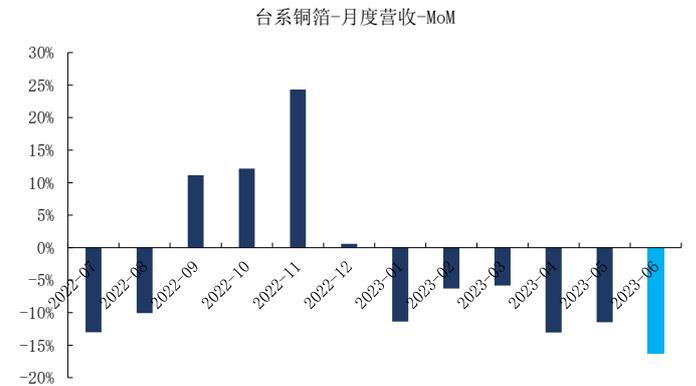
来源: Wind, 国金证券研究所

图表5: 台系铜箔月度营收同比增速



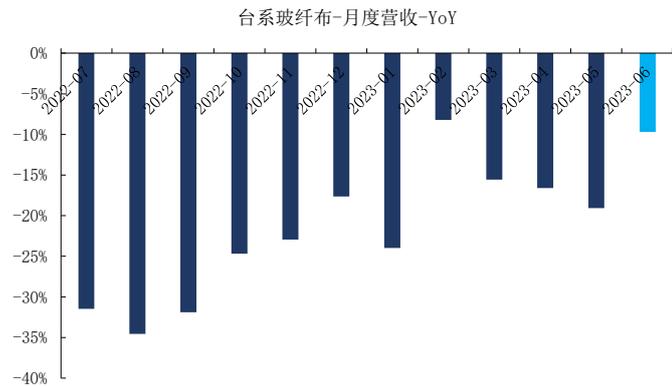
来源: Wind, 国金证券研究所

图表6: 台系铜箔月度营收环比增速



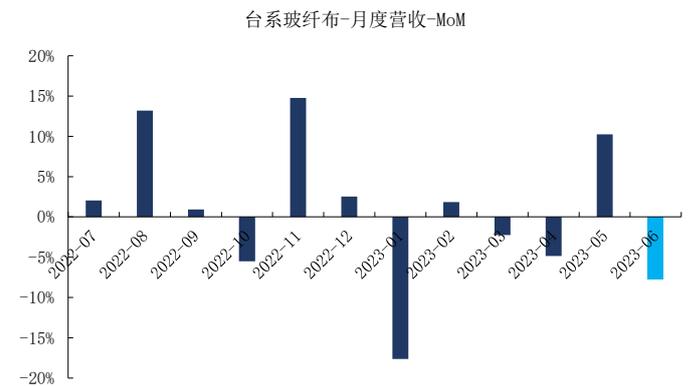
来源: Wind, 国金证券研究所

图表7: 台系玻纤布月度营收同比增速



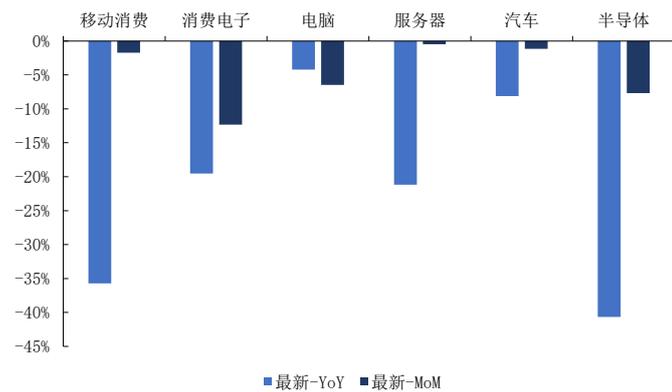
来源: Wind, 国金证券研究所

图表8: 台系玻纤布月度营收环比增速

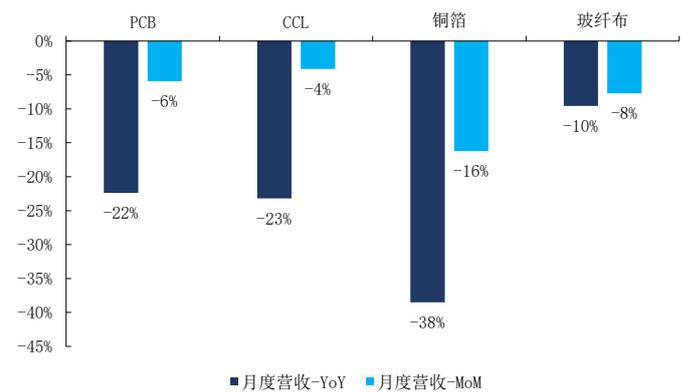


来源: Wind, 国金证券研究所

图表9: PCB 台系厂商营收月度环比增速 (按领域分)



图表10: 台系 PCB 产业链月度营收增速纵向对比



来源: Wind, 国金证券研究所

来源: Wind, 国金证券研究所

### 1.3 元件: 7月下旬 TV 面板持续涨价, 被动元件 Q2 业绩向好

1) 面板: 2023 年 7 月下旬, 65/55/43/32 寸电视面板均价为 162/119/63/36 美元, 与前期相比上涨 4/3/2/1 美元。MNT 面板, 27 寸 IPS 面板自 2023 年 2 月下旬至今均稳定不变, 均价为 61.6 美元; 23.8 寸 IPS 面板价格与上期相同, 均价为 47.9 美元, 与前期相比上涨 0.1 美元; 21.5 寸 TN 面板价格继续上涨, 目前均价为 41.6 美元, 与前期相比上涨 0.1 美元, 与前月相比上涨 0.2 美元。NB 面板, 14.5 寸笔记本面板价格与前月相比上涨 0.1 美元, 均价为 26.4 美元, 其余尺寸笔记本面板均价自 2022 年 11 月下旬至今表现平稳。

从业绩情况表现来看, 面板厂商 Q2 利润修复超预期, 自 2023 年 2 月以来, 随着面板厂控产、低库存情况下整机厂商备货需求走强, 大尺寸面板价格持续稳步上升。大尺寸需求增长对于面板厂商产能消耗更大, 各大面板厂陆续, 涨过现金成本, 大尺寸持续涨价对于盈利能力的修复弹性更大。

面板厂商维持控产, 预计面板价格将持续稳定提升, 盈利能力将持续改善。供给端, 海外产能退出, 三大厂商持续控产, 供给下降带动价格企稳回升; 需求端, 大尺寸需求复苏, 智能手机需求较弱, 综合来看, 考虑厂商控产、上游材料涨价, 面板价格上涨或带动提前备货, 预计后续三季度面板价格将持续稳定回升, 大尺寸增长动能更强, 厂商盈利能力有望持续改善。

2) 被动元件: 顺络电子 2023 年上半年实现营收 23.32 亿元, 同比增长 9.17%, 实现归母净利润 2.56 亿元, 同比减少 12.83%。单 Q2 季度营收首破 13 亿, 二季度经营情况超预期。在全球弱复苏的背景下, 23H1 消费电子及通讯行业景气度缓慢回升, 受益于大客户及安卓补库需求, 顺络电子传统业务订单增长较快。新兴业务受益于新能源汽车渗透率持续提升, 相较于年初汽车传导的成本压力, Q2 逐步恢复, 大客户实现持续突破, 顺络电子总营收同比增长 9.17%。洁美科技二季度经营情况超预期, 营收增速同比转正, 看好下半年业绩持续复苏。2023 年上半年洁美科技产品所面向的下游赛道景气度逐渐回升, 消费电子等行业需求逐渐复苏, 新能源、智能制造、5G 商用技术等新兴产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。伴随行业出现积极的复苏信号, 洁美在手订单量持续增加, 第二季度销售出现显著上升, 环比增长 31.27%。盈利方面, 2023 年上半年人民币兑美元贬值, 对洁美净利润产生正面的影响, 美元存款及应收账款产生了一定的汇兑收益。

展望下半年, 原厂基本面压力减少, 产能利用率在 7 成左右, 产业链库存水位合理, 价格企稳或略有上升。被动元件订单能见度相对偏低, 经过产业链调研, 目前原厂月度订单环比或有增长, 关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动。利润端, 因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复, 库存端压力减少, 虽需求短期内未出现大幅度修复, 但是预计将保持逐季改善的趋势。

3) LED 显示需求复苏, MiniLED 加速渗透。需求端, 当前海外需求景气度较高, 国内订单持续回暖, 1-5 月订单已验证; 价格端, LED 产业链近期均有上调产品价格, 涨价后预计下半年利润率将有所改善, 下半年预计随着需求稳步恢复 LED 产业链有望迎来持续复苏。同时看好 MiniLED 渗透机会, 随着 COB 封装技术改进、直通良率提升, 加速新技术应用, Mini LED 成本快速下降, 市场开始放量, MiniLED 渗透率有望快速提升。

### 1.4 IC 设计: 大厂排队下单海力士 HBM 产品, 关注国内相关标的投资机会

据韩媒 BusinessKorea 报道, 包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘, 已依序向 SK 海力士要求 HBM3E 样品。HBM3E 是当前第四代 HBM3 的下一代产品。SK 海力士为

全球唯一一家正在量产 HBM3 的企业。根据报道，英伟达是第一家申请 HBM3E 送样的客户；申请的客户或许今年年底前即可收到样品。由于 HBM3E 需求暴增，SK 海力士已决定明年大扩产、采用最先进的 10 纳米等级第五代（1b）技术，多数新增产能将用来生产 HBM3E。AMD 最近发布次世代 GPU MI 300X，并表示搭配的 HBM3 将由 SK 海力士及三星电子一同供应。

HBM 通过垂直连接多个 DRAM，显著提高数据处理速度，可与 CPU、GPU 协同工作，将极大提高服务器性能。其带宽相比 DRAM 大幅提升，如 SK 海力士的 HBM3 产品带宽高达 819GB/s，同时，得益于 TSV 技术，HBM 的芯片面积较 GDDR 大幅节省，相比于 GDDR5，HBM 能大幅提高数据处理速度，其每瓦带宽可高至 3 倍以上，且能够降低 63% 的功耗以及节省 94% 的芯片面积，目前三代 HBM DRAM 价格约是传统 DRAM 价格的 5 倍。

我们测算，预计 2026 年全球 HBM 市场规模有望达 57 亿美元，22-26 年 CAGR 为 52%。目前全球 HBM 市场仍旧由海力士与三星垄断，SK 海力士 HBM 技术起步早，从 2014 年推出首款 HBM 后，SK 海力士一直是 HBM 行业领军，目前海力士占据全球 HBM 市场一半以上的市场份额。因此，我们看好 HBM 方案有望成为主流 AI 训练芯片的标配，而 HBM 位元需求占整体 DRAM 市场的比例仍未达 1%，看好其长期成长空间。

建议重点关注 A 股海力士 HBM 相关概念标的香农芯创（海力士企业级 SSD 核心代理商）、雅克科技（海力士前驱体材料供应商）。

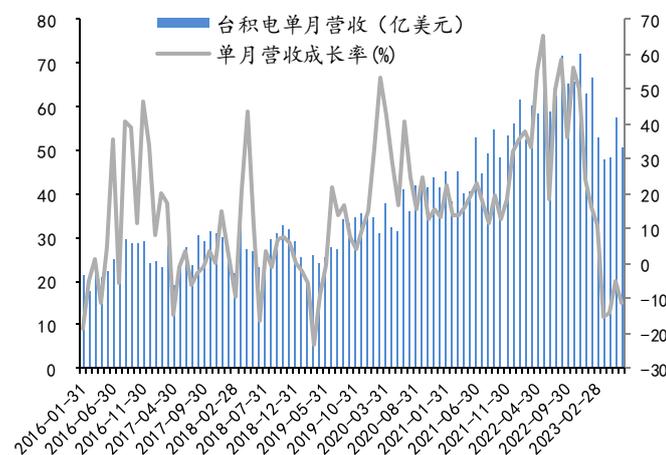
同时基于存储器周期趋势，我们维持今年三季度存储芯片价格止跌，NAND Flash 将先于 DRAM 见底的判断，建议关注其他存储相关模组及 SSD 公司如江波龙、朗科科技、德明利等，以及芯片相关公司兆易创新、澜起科技、北京君正、东芯股份、聚辰股份、普冉股份、恒烁股份等。

### 1.5 半导体代工、设备、材料、零部件观点：产业链逆全球化，自主可控逻辑加强

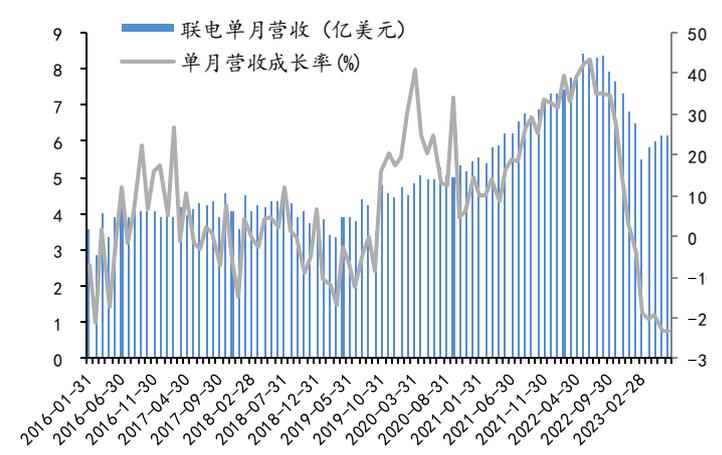
半导体代工、设备、材料、零部件观点：半导体产业链逆全球化，美日荷政府相继正式出台半导体制造设备出口管制措施，半导体设备自主可控逻辑持续加强，为国产半导体产业链逻辑主线。出口管制情况下国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，产业链国产化加速。

半导体代工：台积电下修全年营收预期至-10%，中芯国际二季度稼动率触底反弹，华虹 A 股 IPO 预计募资 212 亿元。中芯国际预计其产能利用率将在二季度回升，全年维持之前指引，华虹总体产能利用率保持高位运行。台积电营收二季度触底，预计三季度上修，毛利率持续下行。23Q2 公司营收 157 亿美元，同比-14%，环比-6%，毛利率 54%，同比-5pct，环比-2.2pct。Q3 营收指引 167-175 亿美元，中值同比-15%，环比+9%，毛利率 51.5-53.5%，环比略下滑。下半年预计环比上半年营收增长 10-12%，下修全年预期至-10%。2024 年行业需求反转依赖于宏观经济改善。中芯国际表示在不同领域察觉到了中国客户信心的回升，晶圆大厂既有的扩产计划仍然不变。据中芯国际披露，目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中，华虹半导体的无锡 12 英寸生产线将逐步释放月产能至 9.5 万片，并将适时启动新产线的建设。中芯国际作为国内晶圆代工龙头，逆全球化下为国产芯片产业链的基石，港股 1 倍 PB 存在低估，持续看好。

图表11：台积电营收月度数据，6月环比下滑11%



图表12：联电营收月度数据，6月环比提升1.5%



来源：公司公告，国金证券研究所

来源：公司公告，国金证券研究所

半导体设备板块：日本、荷兰政府设备出口管制措施陆续落地，看好半导体设备自主可控及下半年订单释放。半导体设备行业有望迎来边际改善，7月11日，SEMI在《2023年年中半导体设备预测报告》预测，2023年半导体制造设备全球销售额同比下滑18.6%至874亿美元，2024年增长14%复苏至1000亿美元。其中2023年的晶圆制造设备764亿美元，下降18.8%，测试设备64亿美元下滑15%，封装设备46亿美元下滑20.5%；2024年以上品类分别增长15%、8%和16.4%。从下游应用来分，存储厂商设备资本开支变动大，DRAM设备2023-24年销售额yoy-28%/+31%，NAND设备销售额yoy-51%/+59%。看好自主可控逻辑强化以及后续板块边际改善带来整体板块性机会，政策推动下国内晶圆厂扩产确定性较强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。重点推荐中长期空间受益的精测电子、中科飞测、华海清科、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微等。

半导体材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控国产化快速导入。材料相对后周期，行业会受到一些半导体行业景气度的影响。SEMI数据显示，经过两个季度的连续下降后，硅晶圆出货量在2023年第二季度环比增长2.0%，达到33.31亿平方英寸，呈现景气周期寒冬回暖迹象，同比下降了10.1%。环球晶董事长徐秀兰表示，继第一季度创下历史新高后，其第二季度销售额可能会保持稳定。但由于宏观经济状况依然疲软，客户继续调整库存，乐观情绪中略带保守。她预计第三季度有望与第二季度持平，第四季度销售将趋于稳定。当前美国杜邦已经在逻辑和存储相应的制裁领域断供，日本加入了设备的制裁，材料风险也会增加。看好平台化公司和光刻胶等低国产化率板块，推荐鼎龙股份、雅克科技、安集科技、彤程新材、华懋科技等。

## 二、重点公司

整体来看，我们认为电子行业需求在逐步复苏，AI需求强劲，以英伟达为首的AI相关公司三季度业绩将有出色的表现，继续看好AI需求驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。重点受益公司：中际旭创、沪电股份、新易盛、立讯精密、三环集团、洁美科技、顺络电子、伟测科技、通富微电、长电科技、北方华创、华海清科、精测电子、中微公司、拓荆科技、正帆科技、源杰科技、唯捷创芯、卓胜微、澜起科技、胜宏科技、兆易创新、东山精密、赛腾股份、生益科技、联瑞新材、京东方A、TCL科技。

沪电股份：公司2022年营收占比中，高速通信类占66%，汽车占23%，高速通信类是保证公司成长的关键。公司高速通信产品主要用于交换机、服务器、运营商通信，客户覆盖包括国内外主要的设备商和云计算厂商，是A股PCB中涉及海外高速运算敞口最大的厂商，也是参与全球AI运算供应的关键厂商，未来有望随着AI市场扩容而实现快速增长。公司汽车类产品主要供应全球龙头TIER1厂商，并且依据多年的技术积累不断调整产品结构至覆盖多类域控制器用HDI产品，汽车智能化趋势将为公司带来成长贡献。公司2022年实现归母净利润13.62亿，我们预计公司2023~2025年归母净利润将达到12亿元、19亿元和24亿元，对应2023~2025年PE为35X/22X/17X，维持“买入”评级。

三环集团：MLCC需求复苏+高容车规产品放量。积极布局高容量、小尺寸MLCC，车规领域蓄势待发。公司高容量和小尺寸MLCC研发进展显著，106、226等高容产品良率提升、已批量出货，2022年底高容在MLCC业务中金额占比已提升至30%，预计未来高容MLCC金额占比有望达到40-50%。车规MLCC应用预计在23Q2量产。同时公司稳步推进扩产计划，预计全部达产后MLCC将达500亿只/月。结合公司技术突破及客户开拓的进展，我们认为未来公司有望凭借产业链垂直一体化成本优势，深度受益下游应用拓展与MLCC元件本土产业进口替代机会。预计2023~2025年归母净利润为19.28、24.08、30.66亿元，同比+28.16%/+24.85%/+27.34%。

洁美科技：需求复苏+新产品验证放量。传统优势业务静待需求回暖，稼动率提升带来利润弹性。中高端离型膜产品顺利拓展核心客户，看好离型膜放量。公司离型膜中粗糙度产品已向国巨、风华等客户供应，已覆盖主要的台系客户和大陆客户。中高端离型膜产品对日韩客户已经进入加速验证的阶段，逐步与三星、村田核心客户建立战略合作关系。2022年底公司和村田建立战略合作伙伴关系，密切跟进客户需求，加速产品导入和升级，放量确定性增加。我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.89、4.87、6.96亿元，同比+74.32%/+68.52%/+42.80%。

顺络电子：2023年上半年公司实现营收23.32亿元，同比增长9.17%，实现归母净利润2.56亿元，同比减少12.83%。其中，单Q2公司实现营收13.07亿元，同比增长15.88%，环比增长27.54%，实现归母净利润1.75亿元，同比增长34.11%，环比增长117.67%。公司二季度超预期，新兴业务高速增长，毛利率持续改善。在全球弱复苏的背景下，23H1消费电子及通讯行业景气度缓慢回升，受益于大客户及安卓补库需求，公司传统业务订单增长较快。新兴业务受益于新能源汽车渗透率持续提升，相较于年初汽车传导的成本压力，Q2逐步恢复，大客户实现持续突破，公司总营收同比增长9.17%。公司持续多元化布局，

汽车电子、光伏储能、云计算等新兴业务打开向上空间。在市场整体处于疲软的背景下，公司盈利能力实现快速恢复，传统业务营收稳中有升，新兴业务蓬勃发展。预计 2023~2025 年归母净利润为 6.84、9.01、12.08 亿元，同比+57.93%/+31.79%/+34.03%。

伟测科技：23 年一季度公司实现营收 1.40 亿元，同比-15.38%；实现归母净利润 0.27 亿元，同比-39.29%；扣非归母净利润 0.20 亿元，同比-53.73%，主要系 22 年消费电子需求较差，部分设计公司库存水位较高，市场仍在库存去化中。从盈利能力来看，公司 1Q23 综合毛利率为 36.75%，环比降幅达 10pcts，主要系一季度为半导体行业的传统淡季，由于春节假期等影响导致上下游企业的开工率普遍降低，公司的产能利用率也有所下滑，由于固定资产折旧和人员薪资相对刚性造成单位成本上升，对利润端造成较大压力。研发费率显著上升，加大研发投入力度储备长期竞争的技术优势。1Q23 公司研发投入为 1,541.54 万元，同比增长 18.60%，研发费用率从 1Q22 的 7.85% 同比提升至 1Q23 的 11.00%。公司重点研发方向在于车规级、工业类、大容量存储器及高算力、复杂的 SOC 芯片的测试、老化测试及大数据处理等方向。22 年消费电子，尤其是手机芯片需求下降较快，但是在工控、汽车电子、新能源等领域，这几个赛道需求并未显著下滑，仍保持非常稳定的增长。加大研发投入短期内对公司的利润有所影响，但储备的相关技术后续能够帮着公司保持中国大陆领先的技术优势，并为未来的发展积蓄成长动能。我们预计公司 2023~2025 年归母净利润分别为 2.57、4.56 和 6.05 亿元，同比+5.59%/77.45%和 32.61%，预计公司 2023~2025 年 EPS 分别为 2.95、5.23 和 6.93 元，对应 PE 估值为 44/25/19 倍，维持“买入”评级。

北方华创：公司二季度业绩超预期，二季报取中值净利率为 26.8%，同比增加 8pct，规模效应及业务结构性优化下盈利能力持续改善。公司作为半导体设备龙头，产品管线布局完整，产品覆盖度不断提升，公司公告 2023 年 1-5 月设备订单增长 30%，全年订单有望保持较高增速。下半年大客户有望加速订单释放，同时公司在存储和先进制程的后续有望持续突破。预计公司 2023-24 年营收 207/260 亿元，同比增长 41%/25%；归母净利润 36/52 亿元，同比增长 67%/42%，对应 EPS 为 6.9/9.8 元，对应 P/E 为 44/34 倍，维持“买入”评级。

华海清科：公司作为 CMP 设备国内龙头，受益国产替代叠加多领域放量。设备国产化带来 CMP 份额提升，同时 CMP 制程覆盖率持续提升，CMP 配套的耗材业务有望随存量规模扩大成为新的增长点。同时公司多品类布局放量，chiplet 带来减薄抛光需求增加，公司减薄抛光一体机 23 年开始批量出货。预计公司 2023-24 年归母净利润 7.2/9.5 亿元，同比增长 40%/32%，对应 P/E 为 57/43 倍，维持“买入”评级。

精测电子：量测设备国产化率低，上海精测产品持续快速突破。半导体量测设备占整线投资额 12%，为第四大半导体设备，国内市场超过 150 亿元，目前国产化率尚不足 5%由美国 KLA 垄断，国产化需求迫切。精测电子布局膜厚+电子束+OCD+明场光学缺陷检测+硅片应力测量等设备，公司多款设备也在加速研发、验证，后续有望迎来客户、订单催化。看好量测设备在 2023 年的加速验证和快速渗透。预计公司 2023-24 年归母净利润 3.7/5 亿元，同比增长 37%/35%，对应 P/E 为 80/60 倍，维持“买入”评级。

中微公司：CCP 及 ICP 份额持续提升，高深宽比及大马士革刻蚀机有望导入，LPCVD 及锗硅外延设备快速进展，ALD 持续开发，睿励持股比例提升至 35%。中微作为国内刻蚀设备和 MOCVD 设备的龙头，将极大受益晶圆厂扩张带来的增量。预计公司 2023-25 年营收 63/82/99 亿元，同比增长 33%/30%/21%；归母净利润 14.5/18.1/21.6 亿元，同比增长 24%/25%/20%，对应 P/E 为 80/65/54 倍，维持“买入”评级。

正帆科技：1Q23 年公司实现营收 4.11 亿元，同比增长 13.42%；实现归母净利润 0.11 亿元，同比下滑 0.97%。我们认为公司未来在工艺介质设备市场保持高增长的原因：1) 近年来公司合同负债持续增长，1Q23 年公司合同负债规模达 14.25 亿元，创历史新高；2) 存货中合同履约成本大幅上升，22 年公司平均合同履约成本为 9.68 亿元（同比+41.10%），公司在手订单饱满；3) 下游客户扩产未受行业不景气影响；4) 1Q23，大陆半导体设备商仍保持业绩相对高增长，例如北方华创和中微公司 1Q23 营收分别同比增长 81.26%和 28.86%。下游行业发展带动电子气体需求增长，公司气体业务加速推进。根据亿渡数据，2021 年中国工业气体市场规模为 1798 亿元，预计 2026 年中国工业气体市场规模将达 2842 亿元，期间复合增速为 9.59%。OPEX 业务回款速度快、资金压力小，下游客户与 CAPEX 业务客户高度重叠。公司不断拓宽气体产品矩阵，MRO 助力成长，预计 OPEX 业务 23~25 年增速分别为 71%/46%/43%。1Q23 新签订单同比增长（+25%）、未来三年利润增速持续高于收入增速，23-25 年归母净利润约 3.9/5.4/7.3 亿元，对应 PE 为 29/20/15 倍，考虑到公司设备零组件国产替代定位稀缺性，给予公司 2024 年 30xPE，对应目标价 57.6 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

源杰科技：公司以 IDM 模式深耕光芯片领域，产品涵盖 2.5G 到 50G 速率光芯片，产品应用于光纤、数通、4G/5G 网络等赛道，客户涵盖国际前十及国内主流光模块厂商。公司 100G

EML 目前在与客户对标送样准备中,有望受益数据中心市场 800G 放量。根据 Omdia, 18-24 年全球固定和移动网络数据量将从 130 万成长到 576 万 PB, CAGR 达 28.7%。LightCounting 的数据, 25 年全球光模块市场规模预计将达到 113 亿美元, 21-25 年 CAGR 达 11.3%。光芯片是光模块核心元件, 持续受益于全球数据中心、光纤以及移动网络的发展。国内高速光芯片国产化率低, 2021 年 25G 光芯片国产化率 20%, 25G 以上仅 5%, 公司为国内少数提供 25G 光芯片的厂商, 未来将持续受益于国产替代带来的份额提升。另外公司持续进行纵向和横向拓展, 在光通信领域中纵向深耕, 推出更高速率光芯片产品, 硅光、50G 和 100G 产品在研; 横向发展方面, 向激光雷达和消费电子等新应用场景进行布局探索。预计 23-24 年收入分别为 3.75 亿元和 5.24 亿元, 归母净利润分别为 1.60 亿元、2.20 亿元, 维持“买入”评级。

唯捷创芯: 2023 年一季度实现营收 3.18 亿元, 同比减少 62.87%; 实现归母净利润-0.83 亿元, 同比减少 324.70%; 实现扣非归母净利润-0.84 亿元, 同比减少 337.56%。2022 年公司接收端模组产品向头部手机厂商大批量出货, 毛利率较好; 射频功率放大器模组实现量产销售, 收入贡献稳步提升。依托射频前端芯片设计优势, 持续提升强化车载射频前端芯片的产品设计和调试能力, 为车规级模组厂商实现智能汽车、自动驾驶功能提供高性能的解决方案。截至 2022 年底公司部分车规级芯片已经通过认证, 目前正在客户端进行推广。截至 2022 年, 具有更高毛利率的高集成度 L-PAMiD 产品已处于小批量生产阶段, 公司的客户基础、技术优势有望带动 L-PAMiD 模组量产出货, 加速实现国产替代。预计 2023~2025 年归母净利润为 2.02、5.11、6.37 亿元, 同比+278.31%/+152.81%/+24.78%。

澜起科技: 存储器价格处于历史低位叠加 AI 推动大容量内存需求, 推动 DDR5 渗透率提升。由于目前 DDR5 与 DDR4 价差缩小, 因此下游厂商加速产品的升级迭代, AMD、英特尔等厂商均已规划推出搭载 DDR5 的新世代产品。从 2022 年第四季度合约价来看, DDR5 8Gb 模块的均价约 24.6 美元, 相较于 DDR4 同规格产品的 19.7 美元, 两者价差大幅缩小, DDR5 跌价给下游厂商的产品迭代添加了动力, AMD Ryzen 7000 系列、英特尔第 13 代 Core 处理器两大平台均已规划搭载 DDR5。另外, 从需求上看, AI 推动数据中心建设需求增加, 将对大容量内存带来增长。因此, 我们预计 2023 年 DDR5 渗透率将攀升至 20-25%, 2024 年或可达 40-50%, 较 2022 年的 10%左右渗透率大幅提升。公司是全球领先的内存接口芯片龙头, 在 DDR5 内存接口芯片方面市占率全球领先, 并与 Intel 等国际大厂深度合作, 我们看好公司未来受益于行业高速发展, 预计 2023-2025 年净利润分别为 16/25/32 亿元, 建议重点关注。

兆易创新: 1) Nor Flash 领域: 兆易深耕多年, 目前市占率超 20%, 全球第三, 凭借产品线丰富、Fabless 模式灵活、把控行业趋势能力强等三大核心优势, 受益于国产替代, 制程由 65nm 全部切换至 55nm, 中大容量产品收入占比提升至 60%, 突破汽车、工业等重点客户, 市占率有望持续提升。2) MCU 领域, 工业+汽车占比提升: 兆易是国内 MCU 龙头, 22 年出货量 4 亿颗, 国内市占率约 15%, 32 位主流 MCU 产品料号超 400 种, 目前下游工业应用占比超 40%, 22 年下半年车规 MCU 已实现量产, 目前工业+汽车占比超 50%。虽然短期受行业下行压力, 但我们看好行业出清后, 公司产品及客户优势主力市占率提升。3) 自研利基型 DRAM 打开长期成长空间: 21 年量产 19nmDDR4 (4Gb), 已导入安防、机顶盒等客户, 22 年开始逐步量产 17nmDDR3、DDR4、LPDDR4 等产品, 目标定位消费类、工业控制类及汽车类等利基市场, 凭借长鑫产能优势、制程优势未来有望实现大规模量产。预计 23-25 年实现归母净利润 15/23/32 亿元, 维持买入评级。

东山精密: 公司大客户战略已见成效, 消费电子拥抱 A 客户稳中有升, 汽车产品锁定 T 客户打开成长空间。根据公司 2022 年数据, A 客户营收占公司营收 51.60%。公司今年有望突破 A 客户智能手机模组板料号, 单机新增 10 美元可供应价值, 同时智能手机新机型将带动单台设备软板价值量继续提高。当前海外软板厂商资本开支持续走低, 公司作为 A 客户软板重要供应商, 公司供应 A 客户的份额有望持续提升。另外, A 客户 MR 产品已于 6 月 6 日发布, 单机软板价值量约 300 元, 公司作为 A 客户各产品线软板重要供应商, 有望成为主要供应商。汽车领域, 公司采取“产品多元+大客户”战略, 有望成为 T 客户产业链 ASP 最大的国产 Tier 1, 我们预计乐观情况下, 公司 23、24 年在 T 客户单车价值量分别为 8000、15300 元, 有望在 T 国产供应链 Tier 1 中 ASP 最高。同时 T 客户全球规划产能分布出现变化, 墨西哥工厂等有望崛起, 而对于国产汽配企业, 海外运营经验将是重要变量。公司海外运营经验丰富, 收购北美三家公司, 并赴墨西哥建厂, 有望充分把握 T 客户供应链重组机遇。公司新能源战成效初显, 1Q23 公司新能源业务实现销售收入 11.69 亿元, 达到了 2022 年全年的 49%, 同比增长约 130%。公司持续推进 LED 业务剥离, 1Q23, 公司 LED 业务亏损超 1.2 亿元, 若不包含该业务影响, 公司 1Q23 扣非归母净利润同比增长超 30%。我们预计公司 2023~2024 年归母净利润为 28.5/36.2 亿元, 对应 2023~2024 年 PE 为 18X/14X, 维持“买入”评级。

赛腾股份: 1Q23 实现收入 7.15 亿元, 同比+68.87%; 实现归母净利润 0.73 亿元, 同比

+178.40%，其中扣除非经常性损益的净利润 0.52 亿元，同比+144.42%。展望未来，公司消费电子设备板块将深度受益于北美大客户三大边际变化：新机搭载潜望式摄像头带来设备增量需求，MR 新品即将发布带来的设备增量需求，以及产能向东南亚迁移带来的设备增量需求。半导体设备板块订单饱满，无图形晶圆检测设备稳定放量。此外，公司有图形晶圆检测设备正在稳步研发中，今年有望在国内的晶圆厂有所突破。半导体量/检测设备板块竞争格局集中且美国制裁加剧，长期看好公司在国产替代驱动下的高速成长。我们预计 2023-25 营收至 42.80 亿元、55.83 亿元以及 71.36 亿元，同比增长 46.08%、30.45% 以及 27.82%。预计 2023-25 年经调整归母净利润分别为 4.40、5.50、6.89 亿元。

**生益科技：**从基本面的逻辑出发，公司作为全球第二大的覆铜板厂商，订单景气度随着电子行业整体回暖而将会逐季改善，并且我们认为公司能够凭借其强大的竞争力（产品系列全、产品品质优秀、客户和原材料管理能力强等）先于行业走出景气低谷、实现单张毛利反转，基本面胜率有一定的保证。从竞争格局上来看，公司是国内少有全系列覆盖高端产品的厂商，随着 AI 带动高端市场成长放量，公司有望加速自身产品结构调整进程，打开盈利增长空间。公司 2022 年实现归母净利润 15.31 亿，我们预计 2023~2024 年归母净利润为 23.5 亿元和 34.3 亿元，对应 2022~2024 年 PE 为 25X/16X/11X，维持“买入”评级。

**联瑞新材：**根据 2022 年年报数据，公司产品结构中球硅占 53%、角硅占 35%、球铝占 11%。高端服务器载板和 PCB 板中打开球硅在 PCB 产业链的应用，AI 服务器 GPU 所采用的 2.5/3D 封装外壳 EMC 需要用到 20um cut 及以上等级的球硅和 low- $\alpha$  球铝，因此在当前 AI 等高速运算需求带来高端产品扩容的大背景下，公司有望依据现有已经站好的竞争格局实现成长。公司 2022 年实现归母净利润 1.88 亿，我们预计 2023~2024 年归母净利润为 2.51 亿元和 3.52 亿元，对应 2022~2024 年 PE 为 44X/33X/23X，公司竞争力强且参与全球高端球硅供应，维持“买入”评级。

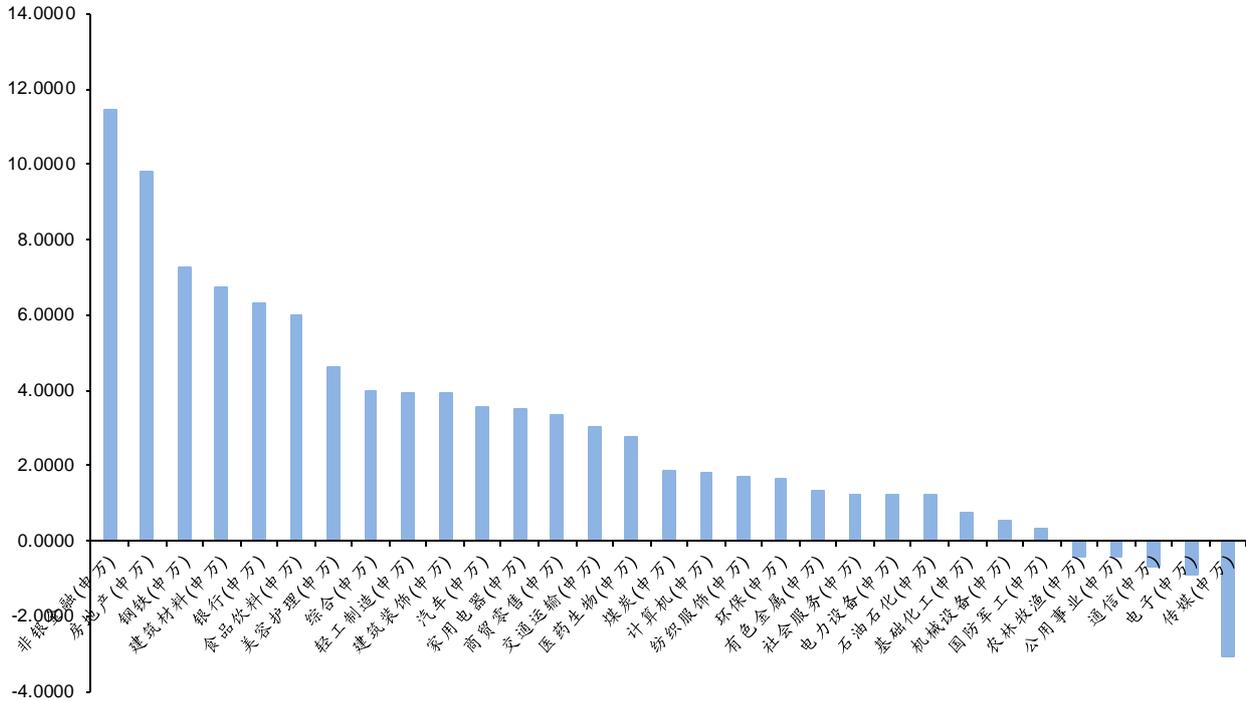
**京东方 A：**公司披露半年报业绩预告，预计实现归母净利润 70000 万元 - 80000 万元，同比下降 88% - 89%，扣非归母净利润亏损 150000 万元 - 160000 万元，同比下降 135% - 138%。LCD 方面，大尺寸面板需求量、出货尺寸增加，带动大尺寸面板价格抬升。考虑厂商控产、上游材料涨价，面板价格上涨或带动提前备货，预计后续三季度面板价格将持续稳定回升，大尺寸增长动能更强，从而公司盈利能力将进一步修复。OLED 方面，公司上半年出货量突破 5000 万，同比增长近 80%。未来公司将进一步提升 OLED 出货量、优化产品结构、拓展车载、折叠 NB 等领域的渗透。

**TCL 科技：**公司大尺寸产品占比较高，公司在电视面板份额稳居全球前二，持续推进大尺寸化，55 寸和 75 寸产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二，在 TV 面板需求复苏、价格上涨的背景下弹性较大。中小尺寸上，实施差异化、高端化策略，推动平板、笔电、车载业务等应用领域拓展，积极推进产品结构升级和高端客户品牌拓展，公司 LTPS 手机产品份额已升至全球第二，LTPO 柔性产品在多支品牌高端机型实现出货。

### 三、板块行情回顾

回顾本周行情，参考申万一级行业划分，涨幅前三名的行业分别为非银金融、房地产、钢铁，涨跌幅分别为 11.44%、9.78%、7.27%。涨跌幅后三位为通信、电子、传媒，涨跌幅分别为 -0.68%、-0.88%、-3.07%。

图表13: 板块周涨跌幅排序 (%) (2023. 7. 24-2023. 7. 30)

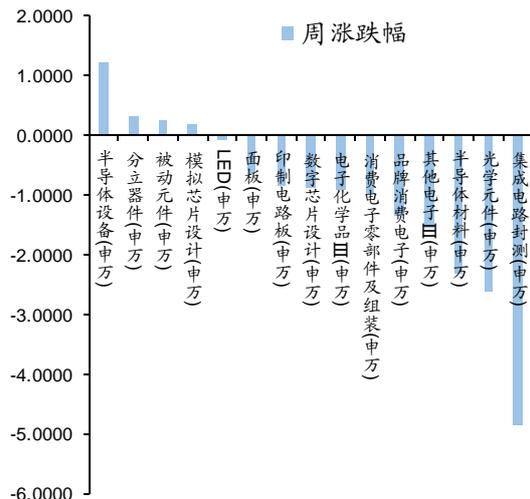
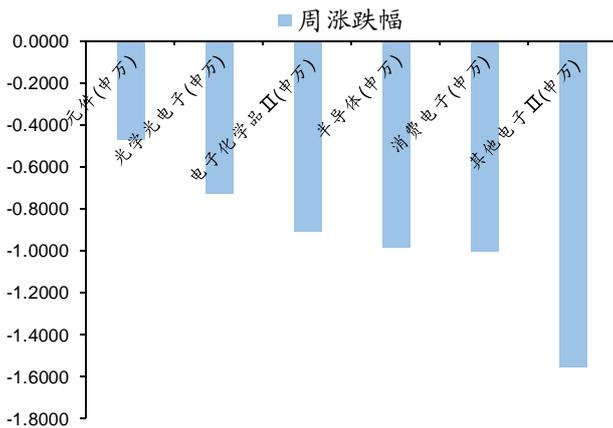


来源: Wind, 国金证券研究所

在电子细分板块中, 涨跌幅前三大细分板块为半导体设备、分立器件、被动元件, 涨幅分别为 1.21%、0.34%、0.25%。涨跌幅靠后的三大细分板块为半导体材料、光学元件、集成电路封测, 涨跌幅分别为-2.31%、-2.61%、-4.84%。

图表14: 申万二级电子细分板块周涨跌幅 (%) (2023. 7. 24-2023. 7. 30)

图表15: 申万三级电子细分板块周涨跌幅 (%) (2023. 7. 24-2023. 7. 30)

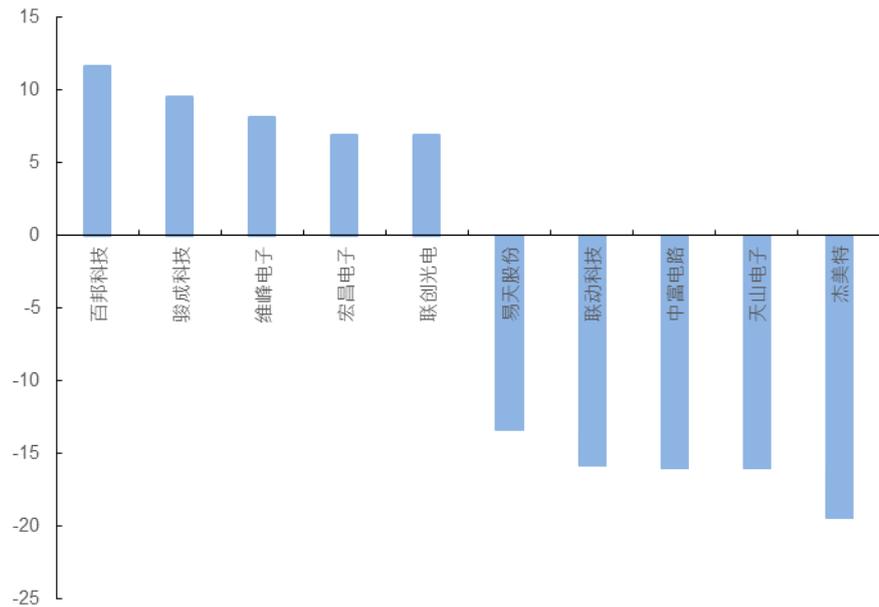


来源: Wind, 国金证券研究所

来源: Wind, 国金证券研究所

从个股情况来看, 本周百邦科技、骏成科技、维峰电子、宏昌电子、联创光电为涨幅前五大公司, 涨跌幅分别为 11.63%、9.50%、8.14%、6.94%、6.94%。跌幅前五为易天股份、联动科技、中富电路、天山电子、杰美特, 跌幅分别为-13.32%、-15.81%、-15.98%、-16.00%、-19.38%。

图表16: 电子板块个股周涨跌幅 (%) (2023. 7. 24-2023. 7. 30)



来源: Wind, 国金证券研究所

#### 四、重要公告

**胜宏科技:** 公司为顺应全球产业发展趋势, 为客户提供电路板全系列产品和一体化服务, 拟以现金形式收购 Tree House Limited (以下简称“THL”) 持有的 Pole Star Limited (以下简称“PSL”或“目标公司”或“标的公司”) 100% 股权 (以下简称“本次交易”)。本次交易完成后, 公司将持有目标公司 100% 股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司 100% 的股权, 前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过 4.6 亿美元, 其中包含大约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用。

**顺络电子:** 2023 年 7 月 27 日, 顺络电子披露 2023 年半年报。2023 年上半年公司实现营收 23.32 亿元, 同比增长 9.17%, 实现归母净利润 2.56 亿元, 同比减少 12.83%。其中, 单 Q2 公司实现营收 13.07 亿元, 同比增长 15.88%, 环比增长 27.54%, 实现归母净利润 1.75 亿元, 同比增长 34.11%, 环比增长 117.67%。公司单季度营收首破 13 亿, 二季度经营情况超预期。

**洁美科技:** 2023 年 7 月 28 日, 洁美科技披露 2023 年半年度业绩快报。2023 年上半年公司实现营收 7.13 亿元, 同比增长 0.09%, 实现归母净利润 1.00 亿元, 同比减少 8.44%。其中, 单二季度公司实现营收 4.05 亿元, 同比增长 5.33%, 环比增长 31.27%, 实现归母净利润 0.69 亿元, 同比减少 11.22%, 环比增长 117.38%。公司二季度经营情况超预期, 营收增速同比转正, 看好公司下半年业绩持续复苏。

**华虹半导体:** 7 月 24 日, 华虹半导体发布公告称, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并在科创板上市的申请已经上交所上市审核委员会审议通过, 并已经中国证监会同意注册。根据公告, 华虹半导体本次发行股份数量为 40,775.00 万股, 发行价格为 52.00 元/股, 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额为 212.03 亿元, 超过中芯集成的 110.72 亿元募资额, 有望成为今年内 A 股科创板最大规模 IPO。

日本电子回路工业会 (Japan Electronics Packaging Circuits Association; JPCA) 最新公布统计数据指出, 2023 年 5 月份日本印刷电路板 (PCB; 硬板+软板+模块基板) 产量较去年同月下滑 8.6% 至 77.5 万平方公尺, 连续第 16 个月陷入萎缩, 月产量创逾 2 年半来 (2020 年 8 月以来、73.3 万平方公尺) 新低; 产额大减 17.3% 至 455.19 亿日元, 连续第 7 个月陷入萎缩、减幅连续第 3 个月达 2 位数 (10% 以上) 水平。

7 月 24 日, 韩国 PCB 自动化制造设备供应商 TAESUNG (KOSDAQ: 323280) 宣布, 将向一家韩国 PCB 制造商在美国的 PCB 工厂供应高多层板 (MLB) 相关的湿法设备 (WET)。TAESUNG 计划以这份供货合同为起点, 正式进军北美市场。

7 月 13 日消息, 据彭博资讯近日报导, 知情人士透露, 纬创将退出在印度的 iPhone 组装

业务，最快 8 月与印度塔塔集团（Tata Group）达成协议，把当地的厂房出售给塔塔。若消息为真，将是首次有印度业者打入苹果组装链。

## 五、风险提示

**AIGC 进展不及预期的风险：**科技巨头公司布局 AI，存在未来行业竞争进一步加剧、AI 产品不能有效与应用实践相结合的风险。

**外部制裁进一步升级的风险：**全球范围内的贸易摩擦不断升级，若美国、日本、荷兰等国出口管制进一步升级，可能会导致相关企业的核心环节受限。

**终端需求不及预期的风险：**消费类智能手机创新乏力，对产业链拉动低于预期，换机周期较长；若新能源（电动汽车、风电、光伏、储能）需求不及预期，电动车销量下滑，光储装机量不及预期，可能会对相关公司业绩产生影响。

**行业投资评级的说明：**

买入：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上；

增持：预期未来 3—6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%—15%；

中性：预期未来 3—6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%—5%；

减持：预期未来 3—6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

**特别声明：**

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-60753903	电话：010-85950438	电话：0755-83831378
传真：021-61038200	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	传真：0755-83830558
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮编：100005	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	地址：北京市东城区建内大街 26 号	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号	新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心
紫竹国际大厦 7 楼		18 楼 1806